无线 RGB 彩灯实验报告

计科 2302 王任杰

202308010212

实验任务 1: PIC 小板

实验目的:

认识电路板设计中的要素,以及 PCB 设计、生产、验证等过程。

认识原理图 schematic 和电路布板 PCB Layout 中的符号。

掌握 KiCad 下载安装,原理图和 PCB 工作流程。

实验资源:

PC 机、KiCad6 软件(含 Eeschema 和 Pcbnew 工具)

实验内容步骤:

学习前几节 PCB 工艺视频,初步认识电路板设计要素、生产工艺;

电路板设计中的要素:元器件的类型(芯片、电阻、电容、接插件等)、封装、安装方式(直插式、表贴式),以及 PCB 设计、生产、验证等过程。

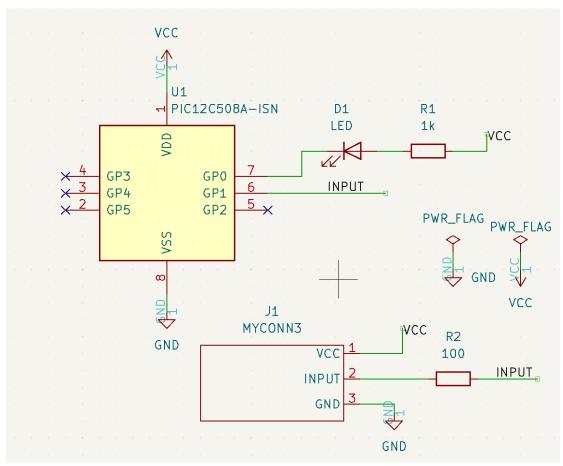
认识原理图 schematic 中的元件符号、符号库、线、网络标签等;电路布板 PCB Layout 中的元件封装、封装库、布线、过孔、覆铜、层。

阅读 getting started in KiCad.pdf 完成 KiCad 下载安装,认识 KiCad 工作流程;

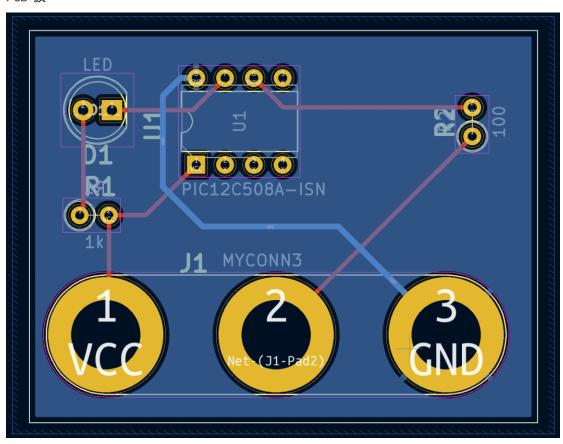
按照 getting started in KiCad.pdf 第 4-5 章步骤,完成 PIC 单片机最小系统电路示例。

实验过程:

原理图



Pcb 板



实验任务 2: RGP 彩灯板

实验目的:

完成 RGB 彩灯板电路原理图和 PCB 布板。

掌握 KiCad 的第三方插件安装,能输出 BOM 文件。

输出制造工艺要求的 Gerber 光绘文件。

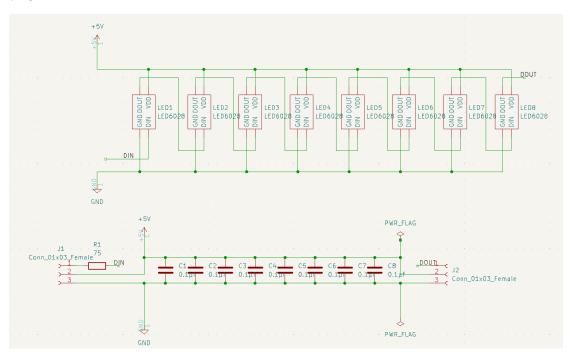
实验资源:

PC 机、KiCad6 软件(含 Eeschema 和 Pcbnew 工具)、插件 InteractiveHtmlBom

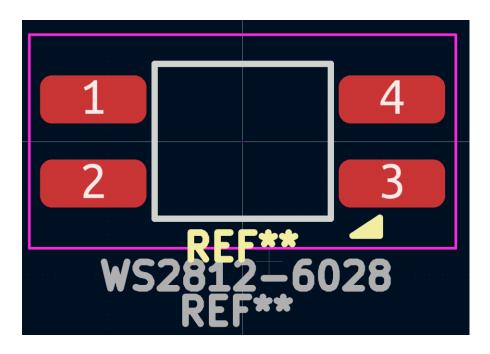
实验内容步骤:

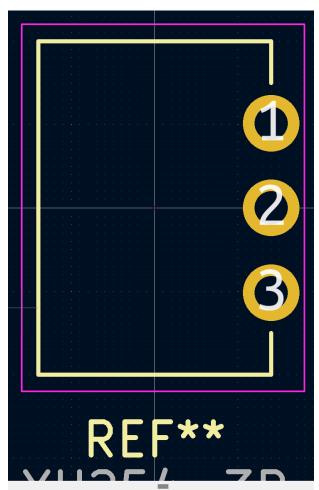
原理图:

参考电路图完成 RGB 彩灯板电路原理图

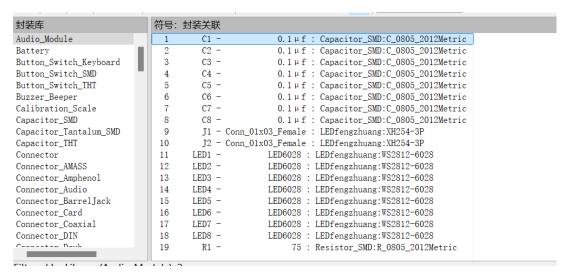


自制封装

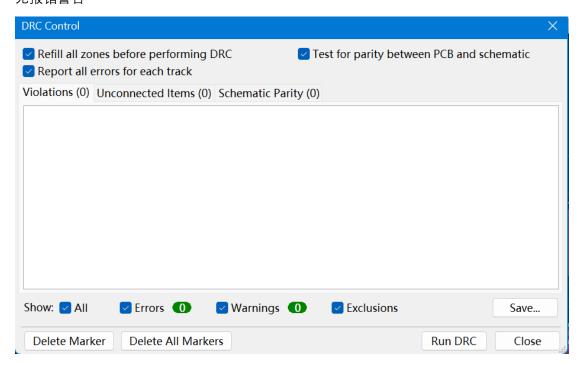




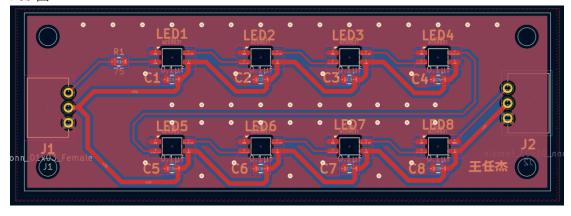
封装情况



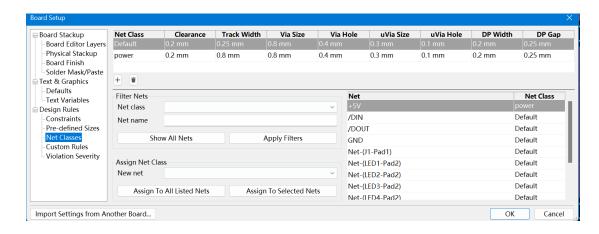
无报错警告



Pcb 图



线宽网络类使用



实验任务 3: 制作检验

实验目的:

了解工程文档要求

完成 RGB 彩灯板焊接制作、上电前检查

基本功能和远程控制功能调试

实验资源:

PC 机、KiCad6 软件(含 Eeschema 和 Pcbnew 工具)、插件 InteractiveHtmlBom

元器件(电路板、6028 灯珠、电阻、电容、接头等)

焊接工具 (电烙铁、支架、高温海绵、镊子、环保低温焊锡丝等)

万用表、USB TYPE-C 手机充电线、WIFI 控制板、安卓手机、myRGB5z.apk

实验内容步骤:

时间原因, 未进行

实验总结

通过本次实验熟悉了 KiCad 6.0 的一些简单使用,比如原理图的绘制,PCB 布板的方法,物料表的生成,Gerber 文件的生成,覆铜的方法等等。通过实验体验了一把电路设计及布板的流程,学习了相关的方法和步骤。认识了 KidCad 的元件库,封装库,掌握了绘制元件符号和自建封装的方法。布线需要清楚电路原理,并有耐心的进行覆铜,绘制等操作,才能完成合理,可用的电路布板。